## PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

63-112841

(43)Date of publication of application: 17.05.1988

(51)Int.Cl.

611B 7/26

(21)Application number: 61-256302

(71)Applicant : SEIKO EPSON CORP

(22)Date of filing:

28.10.1986

(72)Inventor: TAKEI SHOTARO

(54) PRODUCTION OF STAMPER FOR OPTICAL DISK

(57)Abstract:

PURPOSE: To improve a release characteristic and the accuracy of transfer by mounting a mother stamper to a sputtering device and depositing nickel plating thereon through a release treated film formed by sputtering a specific nickle-chromium allow to 400M/700&arest. thereby forming a master stamper.

CONSTITUTION: The nickel-chromium alloy is used as a material for the dry type release treated film in a stage for forming the release treated film on the mother stamper. The release treated film is formed by sputtering the nickel-chromium alloy having the alloy ratio corresponding to any among 215% W within 96 chromium contents to 400W700&angst. The nickel plating is deposited via such release treated film to form the master stamper. The stable adhesive power to the master stamper by the metallic release treated film is thereby obtd. and since the stripping of only the master stamper is possible, the tearing off of the mother stamper is prevented.

## LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the

examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number\_of appeal against examiner's decision of

rejection

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

® 日本国特許庁(IP)

の特許出額公開

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭63-112841

@Int.Cl.4

識別記号

庁内整理番号

@公開 昭和63年(1988)5月17日

G 11 B 7/26

8421-5D

審査請求 未請求 発明の数 1 (全4頁)

の発明の名称

光デイスク用スタンパの製造方法

②特 頤 昭61-256302

②出 顧 昭61(1986)10月28日

0発明者 武井 庄太郎

長野県諏訪市大和3丁目3番5号 セイコーエブソン株式

会社内

⑪出 願 人 セイコーエブソン株式

東京都新宿区西新宿2丁目4番1号

会社

個代理人 弁理士 最上 務 外1名

明 如 些

のいずれかである特許請求の範囲、第1項記憶の サディスク用スタンパの製造方法。

1. 強明の名称

光ディスク用スタンペの製造方法

3. 発明の詳細な説明(磁象上の利用分野)

2. 特許請求の範囲

(I) ガラス 髙板 にレ リスト を 盤 布 し、 触 刻 技 術 に より 嫁 ガラス 琵板 に 速する フリグループ、 パター ンを形成後、 この上に 導電 化隙の 形成を 行な い、 本題明は、 転写技術によりマザースタンパからマスクースタンパを転写して得るところの光ディスク用スタンパの 設造方法に関する。
( 徳明の概要)

、この上には風に似めれぬを行ない、 (光明のは安) 化酸を陰極としてニッケルめっきを行 本処明は、転写技術によりマザースタンパから

次にはは電化観を終極としてニッケルめっきを行ない、マザースタンパを形成し、さらにはマザースタンパに配形処理を進し、ニッケルかっきを行ない、転写技術によりマスタースタンパを、スパッタ語る工程において、マザースタンパを、スパッタ語

マスクースクンパを転写して得るところの光ディスク川スクンパの設造方法において、マザースクンパの設立方法において、マザースクンパーに開設処理を施し、ニッケルノッキを行ない 転写技術によりマスクースクンパを形成する工程

る工程において、マサースタンスを、スペック級 双に設替し、ニッケル、クロム合金を、400 人~700人スペックし、花式龍型処理駅とする 転写技術によりマスクースクンペを形成する工程 において、マザースクンペをスペック製図に設力 し、合金比率においてクロム合有量が、15%以

ことを特徴とする光ディスク用スタンパの製造方法。 ②前記ニッケル、クロム合金が、合金比率にお 上から90%以内のいずれかに超当するところのニッケル、クロム合金を400人~700人スペックし、佐武雅慰処用版を形成し、旋雅型処用版を形成し

四前にニッケル、クロム省並が、各位に単において、クロム含有量が15%以上から90%以内

を介して、ニッケルめっきを折出せしめ、マス

## 特開昭63-112841(2)

```
タースタンパを形成することにより、雕塑性が高
                          B(1 )
く、さらには、転写精度を向上したものである。
                           次にかかるレジストは2に、レーザーカッティ
(## 0 # #)
                          ングマシンを用いて、情報記録を行ないさらに邓
 従来の光ディスク用スクンパの製造方法は、公
                          像を行ないプリグループ3をパターン形成する。
知のごとく、平滑なガラス亜板にレジストを塗布
                           ここでのプリグループは例えば、〇、B~〇、
し、レーザー光により記録を行ない、現位の物、
                          8 μ m の幅をもち、1.8 μ m の間隔で同心円状
かかるレジスト 堕布器板に、 Niをスパッタし、
                          に必数形成されている。 (前9回)
Niスペック窓を除板としてNiめっきを行ない
                           次にかかる抵板値にNiを約700点の厚さに
111 西田田の後ガラス基板から制削する。 さらに、
                          スパックして模型化膜4を形成する。(飲4㎏)
レジスト旗を刺激、洗浄しマザースタンパとす
                           次にこの資程化認を防板としてNiめっき液に
                          遊談し電解をおこなって、導電化解4の上に厚き
る。さらに記録節例に対し頃式の型が即を抜す。
マザースクンパを陰極としてニッケルめっきを行
                          約300μmのメッキ扇5を形成する。(節5
                          図)さらに表面研想を行ない均一な厚まとした。
ないマスタースタンパを転写、形成する。その
扱、マザースタンパよりマスタースクンパを飼育
                           次にガラス延板!から剝離して、洗柿、剝離処
                          理によりレジスト級2を除去してマザースタンパ
することによって作られる。
 第2 図~ 第9 図は従来技術の工程を示すらので
                          5°とした。(558図) 次にマザースタンパ
詳細に説明すると次のようになる。
                          5.を虹クロム酸アンモニカム20g/1の溶液
 表面を研磨して平坦にして厚き約1cmのガラ
                          に、40°Cにおいて、3分間浸液し塩式雅塑処
ス基板1の上に、スピンコート法により厚さ約
                          期終 5 を形成する。(第7図) さらにマザース
                          タンパを勉賞としてNiめっき液に浸収し、塩解
O. 1 4 m のレジスト放2を形成する。 (数2
をおこなってマザースタンペ5! の上に厚き約3
                           そこで本類明は、このような問題点を解決する
0 0 μ m のめっき腐7を形成する。 (郑 8 図)
                          もので、その目的とするところは、マザースタン
 次にめっき放うを、マザースタンペラーから到
                          べへの魔型処理版の安定性を向上させ、なおかっ
難して、 竹9回 に示すようなマスタースクンパ 8
                          マスタースタンパの調度性能を向トさせることに
が作られる。このようにして作られたスタンパR
                          より転写特度の高い、高品質のマスタースタンパ
は類型として使われ、多数の光ディスク基板が作
                          を提供するところにある。
                          (周題点を解決するための手段)
in's.
                           本発明の光ディスク用スタンペの製造方法は、
(処明が解決しようとする問題点)
                          ガラス張板にレジストを放布し、触額技術により
 しかし、前述の従来技術では、マザースタンパ
                          袋 ガラス 荻 板 に 造 す る ブ リ グ ル ー ブ 、 パ タ ー ン を
からマスタースタンパの到難に際して、マザース
クンパへの退式離型処理の不安定から発生すると
                          形成也、この上に収配化数の形成を行ない、次に
ころの能型処理膜の厚さ及び、強度にバラッキを
                          旅埠電化膜を路極としてニッケルめっきを行ない
                          マザースタンパを形成し、さらに蚊マザースタン
生じるために派生する、マスタースタンパの難型
性の驱さ、または、マザースタンペと敵型処理解
                          パに健単処理を施し、ニッケルめっきを行ない転
                          写技術によりマスタースタンパを形成する工程に
を介してのマスタースタンペの密替力のバラッキ
                          おいて、マザースクンパをスパック袋筐に袋者
による劉龍性能の駆きを引き起こすことから生じ
                          し、合金比率においてクロム含有量が15%以上
るところの、スクンパの転写事が悪いという問題
点、すなわちスタンパの晶質低下を招くために光
                          からり0%以内のいずれかであるところの、ニッ・
ディスクの品質も低下するという問題点を有す
                          ケル、クロム台血を、400人~700人スペッ
δ.
                          クし、佐式雕型処型器とすることを特徴とする。
```

## 75F30263-112841(3)

```
人のレツスト版2を形成した。さらに佐畑炉を用
r me man
                         いてソフトベークを行なった。ペーキング条件は
 本な町の上記の構成によれば、マザースタンパ
                         80° Cで15分間である。さらにレーザーカッ
に対して、魔型処理腺を形成する工程において、
                         ティングマシンにより情報記録の後、現像を行な
の式物則原則終として、ニッケル、クロム合金を
                         いプリグループ3をパターン形成した。現礎条件
用い、合企比率において、クロム含有量が15%
                         は、AZデベロッパーを用いて、22°Cにおい
以上から90%以内のいずれかに眩当するところ
                          て60秒間行ない、充分水洗の袋スピンドライを
のニッケル、クロム合金を400点~700点ス
                         行なった。次に乾燥炉を用いて80°Cで30分
パックし、離型処期線を形成せしめ、数離型処理
                         間ポストペーキングを行なった。さらにスパック
巨を介してニッケルめっきを折出せしめ、マス
                         辺辺に設治し法板面にNiを700人の厚さにス
タースクンパを形成することにより、 金属群原体
                          パッタし游性化設 4 を形成した。次にニッケルめ
即気による安定したマスクースタンパとの密着力
                          っきを行ない、約310μのめっき殴ちを形成し
を得、しかもマスタースタンパのみの剝離が可能
                         た。 さらにメッキ袋面研磨を行ない 2 9 0 μmの
なことから、マザースタンパの引きちぎり現象を
                         均一なマザースタンパを得た。マザースタンパは
防ぐものである。
                          レジスト路2をはがした後、充分に洗券を行ない
C 33 Mai (94 )
                          スピンドライを行なった。次にマザースタンパ
 5・をスペック設置に認望して、Ni50%、C
クンパ斯面図であって、数2図~数9図に示すよ
                          r 5 0 % からなるニッケル、クロム合金ターゲッ
うに、表面を研磨して平坦としさらに、滑浄に保
                          トを用いてニッケル、クロム合金を700人の厚
たれた厚さ 9 m m のガラス芸板に、 A Z フォトレ
                          さに、スパックした。 彼スパック 終をもって 花式
ジストを用いて、スピンコート法により1100
                          写は衒によりマスタースタンペを形成する工程に
離型処理 鸌 6 とし、 さらにニッケルめっきを行な
                          おいて、マザースタンパをスパッタ装置に襲撃し
い、約310μmのめっき脳を得た。さらにめっ
                          ニッケル、クロム合金を400点~700点スパ
p 表面可服を行ない290 m とした。かかるめ
                          ックし佐式鑑塑処服践とすることにより
っきなてを、マザースタンパ5′から刺躍して、
                           O 転写精度の高いスタンパを得ることができ
マスタースタンパ8を得た。最終加工として、内
外径加工を行ないスタンパとして供した。
                           の爾思が即位の介在しない、活性度の高いスク
 なお佐式雕型処理膜6は、マザースタンペに対
                          ンパを得ることができる。
して高い密雅力を持っていることから、マザース
                           という効果を育する。
タンパは疑返し再生使用が可能であり、なおかつ
マスタースタンパには、顔烈処理際は残らないも
                          4. 図面の面単な説明
のである.
                           節 1 図は、本苑明の光ディスク用スタンパの実
 ニッケル、クロム合金の合金比率が15%より
                          郷側を示す中型断面図。
も低い場合には、マザースタンパとマスタースタ
                           ガ2 関乃至 第9 図は、従来の光ディスク用スタ
ンパの密替力が強すぎることから剝離せず、 9
                          ンパの製造工程を説明する断面図。
0 %を越える場合には、クロム過多によるクラッ
                           1 … ガラス孤板 2 … レジスト版
クの発生または密管不良によるフクレ発生とな
                           3 … アリグループ
                                    4 … 專電化膜
δ.
                           5 … めっき面 5 ′ … マザースタンパ
(私明の効果)
                           5 … 質型処理器 7 … めっき間
 以上述べたように、強明によればマザースタン
                           8 … マスクースタンバ
べに魔型処理を施し、ニッケルめっきを行ない 転
```

